



SUOMI-FINLAND
(FI)

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 915242
(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5
H 05K 9/00
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 06.11.91
(24) Alkuperäpäivä - Löpdag 06.11.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 07.05.93

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Nokia Matkapuhelimet Oy, PL 86, 24101 Salo, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Halttunen, Mikko, Sarvipöllönkuja 12 B 5, 90540 Oulu, (FI)
2. Kankaanpää, Markku, Sillanpäänpolku 6 C 20, 24130 Salo, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Piirilevyn rf-suojaus
Rf-skärmning av kretskort

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee menetelmää rf-häiriösäteilyä ehkäisevään, sähköä johtavan tiivistemassan (5) muodostamiseksi piirilevyyn (1) tai piirilevyä vastaan asennettavaan runkoon (2) tai kanteen, jolla runko on tarkoitus sulkea siten, että rf-häiriösäteilyä ehkäisevä, sähköä johtava materiaali applikoidaan juoksevassa olotilassa mainitun piirilevyn (1) tai rungon (2) tai kannen haluttuun kohtaan tiivistävän rf-suojamassan (5) muodostamiseksi. Keksintö koskee myös menetelmää piirilevyn asentamiseksi rf-suojatusti runkoon.

Uppfinningen avser ett förfarande för att på ett kretskort (1) eller på en mot ett kretskort monterbar stomme (2) eller på ett lock avsett att försegla stommen, bilda en elektriskt ledande tätningssmassa (5) som förhindrar rf-störningsstrålning genom att applicera ett elektriskt ledande material, som förhindrar rf-störningsstrålning, i flytande tillstånd på önskat ställe av nämnda kretskort (1) eller stomme (2) eller lock för bildande av en tätande rf-skärmande massa (5). Uppfinningen avser även ett förfarande för montering av ett kretskort i en stomme på ett rf-skärmande sätt.

